#### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Воронежский государственный технический университет»



### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины

### «Материалы и компоненты электронных средств»

**Направление подготовки** <u>11.03.03</u> <u>Конструирование и технология электронных средств</u>

Профиль Проектирование и технология радиоэлектронных средств

Квалификация выпускника бакалавр

**Нормативный период обучения** <u>4 года /4 года 11 м.</u>

Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки <u>2021 г.</u>

Автор программы

Заведующий кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры

Руководитель ОПОП

А.А. Пирогов

А.А. Пирогов

А.А. Пирогов

Воронеж 2021

#### 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 1.1 Цели дисциплины:

– формирование у студентов научно-практической базы, позволяющей осуществлять выбор материалов электронной техники для конструкций электронных средств в соответствии с заданными требованиями..

#### 1.2 Задачи освоения дисциплины:

- изучить основы материаловедения проводниковых и полупроводниковых материалов, диэлектриков;
- сформировать представления об основных физических процессах, происходящих в проводящих, диэлектрических и полупроводниковых структурах, магнитных материалах;
- изучить характеристики, области применения материалов с учетом воздействия внешней среды и технологических факторов;
- дать сведения о конструктивных особенностях компонент, принципах их действия, системах параметров, характеризующих компоненты;
- сформировать навыки экспериментальных исследований свойств материалов и их связь с характеристиками электронных средств

#### 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Материалы и компоненты электронных средств» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 учебного плана.

#### 3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Материалы и компоненты электронных средств» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 - Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции					
ОПК-1	знать взаимосвязь между составом, структурой и комплексом свойств материалов, определяющих их применение в электронных средствах; характеристики, области применения и состав материалов, их возможные применения с учетом воздействия внешней среды и технологических факторов; конструктивные особенности компонентов, принцип их действия; системы параметров, характеризующих различные компоненты					
	уметь применять материалы при проектировании электронных средств с учетом назначения, условий эксплуатации, стоимости и технологии изготовления изделия; измерять, тестировать основные характеристики материалов и компонентов электронных средств					
	владеть методами определения различных физи- ко-механических и электрических параметров материалов и компонентов электронных средств; методиками расчета па- раметров компонентов с использованием программных					

средств ЭВМ.

#### 4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Материалы и компоненты электронных средств» составляет 3 зачётные единицы.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

Очная форма обучения

Вид учебной работы		Всего	Семестры
		часов	5
Аудиторные занятия (всего)		54	54
В том числе:			
Лекции		18	18
Практические занятия (ПЗ)			
Лабораторные работы (ЛР)		36	36
Самостоятельная работа		54	54
Курсовой проект (работа)			
Контрольная работа			
Вид промежуточной аттестации – зачет		+	+
Общая трудоемкость ч	ac	108	108
зач.	ед.	3	3

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего	Семестры
	часов	6
Аудиторные занятия (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции	6	6
Практические занятия (ПЗ)		
Лабораторные работы (ЛР)	8	8
Самостоятельная работа	90	90
Курсовой проект (работа)		
Контрольная работа		
Вид промежуточной аттестации – зачет	4	4
Общая трудоемкость час	108	108
зач. ед.	3	3

### 5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**5.1** Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий Очная форма обучения

3.0		o man wopan oog remin		π -		ъ
№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Лаб. зан.	CPC	Всего, час
		Модуль «Материалы»				
1	Назначение, строение и основные свойства материалов электронных средств	Классификация материалов по составу, свойствам и назначению. Строение кристаллических и аморфных материалов. Дефекты кристаллического строения. Кристаллизация. Диаграммы состояния и свойства сплавов.	1		4	5
2	Конструкционные металлические и неметаллические материалы.	Основные требования к материалам несущих конструкций. Виды конструкционных материалов. Материалы для корпусной герметизации узлов и блоков РЭС. Материалы разъемных и неразъемных механических соединений. Выбор конструкционных материалов. Неметаллические материалы. Пластические массы. Пластмассы — термопластичные, термореактивные, газонаполненные. Неорганические материалы — стекла, ситаллы, керамика. Резины общего и специального назначения. Клеящие материалы.	1	2	5	8
3	Проводниковые материалы	Электрические свойства металлических материалов. Теплопроводность металлических материалов. Механические свойства металлических материалов. Медь, влияние примесей, способы упрочнения. Проводниковые сплавы на основе меди. Краткая характеристика металлов и сплавов ЭС (серебро, золото, платина, никель и сплавы на их основе. Совместимость металлических материалов. Коррозия металлических материалов. Провода и кабели. Металлы и сплавы высокого электросопротивления, основные требования. Сплавы для резисторов. Материалы для микросхем, Особенности тонкопленочных материалов для резисторов и проводников, технология получения, основные параметры, определяющие совместимость материалов (коэффициент теплового расширения. адгезии, диффузионные характеристики и т.д.). Аморфные металлы.	2	2	5	9
4	Полупроводниковые материалы	Физико-химические свойства полупроводников. Типы химической связи и механизмы переноса носителей заряда. Структура полупроводников IV группы. Качественные характеристики растворимости примеси в полупроводниках. Технологии получение монокристаллов германия, кремния. Алмазоподобные полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники типа $A^{II}B^{V}$ и $A^{II}B^{VI}$ , оксидные, халькогенидные стеклообразные полупроводники и др.; области их применения.	2	4	5	11
5	Диэлектрические материалы	Применения.  Диэлектрическая проницаемость, ее зависимость от температуры и частоты внешнего поля. Поляризация диэлектриков. Виды по-	2	4	5	11

				1		
		ляризации.				
		Электропроводность диэлектриков. Удель-				
		ное объемное и поверхностное сопротивле-				
		ние, зависимость от структуры материала,				
		температуры и других факторов. Диэлек-				
		трические потери: активная мощность, угол				
		и тангенс угла диэлектрических потерь.				
		Электрическая прочность, пробой диэлек-				
		триков. Зависимость электрической прочно-				
		сти от характеристик материала, однород-				
		ности электрического поля и других факто-				
		ров.				
		Электроизоляционные и конденсаторные				
		материалы, Полимеры, пластмассы, компо-				
		зиционные материалы, лаки эмали, компа-				
		унды, эластомеры, стекла, ситаллы, керами-				
		ĸa.				
		Активные диэлектрики. Материалы твердо-				
		тельных лазеров, сегнето- и пьезоэлектрики,				
		электреты, жидкокристаллические мате-				
		риалы. Материалы со специальными				
		свойствами.				
6	Магнитные	Диа-, пара-, ферромагнетики. Магнитная				
	материалы	проницаемость. Доменная структура, маг-				
	•	нитная анизотропия. Намагничивание и пе-				
		ремагничивание, магнитный гистерезис.				
		Магнитные свойства в переменных полях,				
		потери на перемагничивание. Зависимость				
		магнитных свойств от температуры, точка				
		Кюри.				
		-				
		Магнитно-мягкие материалы. Металличе-				
		ские магнитно-мягкие материалы: структура,				
		свойства, особенности обработки. Сталь,			_	4.4
		железо-никелевые, железо-кобальтовые и	2	4	5	11
		железо-алюминиевые сплавы. Магнит-				
		но-мягкие ферриты.				
		Магнитно-твердые материалы. Металличе-				
		ские магнитно-твердые материалы; струк-				
		тура, свойства, особенности обработки.				
		Магнитно-твердые ферриты. Интерметал-				
		лические магнитно-твердые материалы.				
		Материалы для записи и хранения инфор-				
		мации.				
		Магнитные материалы со специальными				
		свойствами.				
		Модуль «Компоненты»				
		MUJIJA MADMITUTETI DIN				
<b>—</b>	Посоминис	Deputation to the conduction of the conduction o				
	Пассивные	Резисторы: классификация, параметры, до-				
	дискретные	пуски, обозначение на схемах, схемы заме-				
	компоненты	щения.				
		Конденсаторы: классификация, параметры,				
		допуски, обозначение на схемах, схемы				
1		замещения.	1	4	5	10
		Катушки индуктивности: классификация,				
		параметры, обозначение на схемах, схемы				
		замещения. Скин-эффект и эффект близости.				
		Трансформаторы и дроссели.				
		Пассивные SMT- и SMD-элементы.				
	Полупроводниковые	Электронно-дырочный переход. Полу-				
	компоненты	проводниковые диоды (выпрямительные,				
2	KOMITOHOH I DI		2	4	5	11
1		стабилитроны, варикапы, p-i-n – диоды, туннельные и т.д.). Транзисторы				
		TOVERED BY THE INSURANCE ONLY		1		

5	трические соедини- тели.	коны. Разъемы (электрические соединители). Оптоэлектронные и полупроводниковые бесконтактные коммутационные устройства.	1	4	5	10
	Коммутационные устройства и элек-	Физико-химические процессы в электрических контактах. Переключатели. Реле. Гер-				
4	Акустоэлектроника	Компоненты функциональной оптоэлектроники. Функциональные приборы на жидких кристаллах. Функциональные приборы на цилиндрических магнитных доменах. Функциональные приборы с зарядовой связью.	2	4	5	11
3	Фильтры. Устройства задержки	микросхемы. Аналоговые фильтры (параметры, классификация, идеальный фильтр). Фазовращатели, линии задержки. Аппроксимация АЧХ. Синтез и анализ фильтров. Схемотехнические реализации активных и пассивных RLC-фильтров. Ответвители. Физические основы электромеханических (ЭМФ) и пьезоэлектрических фильтров (кварцевые и пьезоэлектрические резонаторы). Цифровые фильтры. Основные типы сигналов, их математическое описание и преобразования при цифровой обработке. Цифровая фильтрация. Элементная база цифровых фильтров.	2	4	5	11
		(биполярные, полевые). Тиристоры. Фотоэлектрические приборы. Интегральные микросхемы.				

Заочная форма обучения

<b>№</b> п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Лаб. зан.	CPC	Всего, час
	Модуль «Материалы»					
1	Назначение, строение и основные свойства материалов электронных средств	Классификация материалов по составу, свойствам и назначению. Строение кристаллических и аморфных материалов. Дефекты кристаллического строения. Кристаллизация. Диаграммы состояния и свойства сплавов.	0,5		3,5	4
2	Конструкционные металлические и неметаллические материалы.	Основные требования к материалам несущих конструкций. Виды конструкционных материалов. Материалы для корпусной герметизации узлов и блоков РЭС. Материалы разъемных и неразъемных механических соединений. Выбор конструкционных материалов. Неметаллические материалы. Пластические массы. Пластмассы — термопластичные, термореактивные, газонаполненные. Неорганические материалы — стекла, ситаллы, керамика. Резины общего и специального назначения. Клеящие материалы.	0,5		5,5	6
3	Проводниковые материалы	Электрические свойства металлических материалов. Теплопроводность металлических материалов. Механические свойства металлических материалов. Медь, влияние примесей, способы упрочнения. Проводниковые сплавы на основе меди. Краткая характеристика металлов и сплавов ЭС (серебро, золото, платина, никель и сплавы на их основе.	0,5	2	7	9,5

		,				
		Совместимость металлических материалов.				
		Коррозия металлических материалов. Провода				
		и кабели.				
		Металлы и сплавы высокого электросопро-				
		тивления, основные требования. Сплавы для				
		резисторов.				
		Материалы для микросхем, Особенности				
		тонкопленочных материалов для резисторов и				
		проводников, технология получения, основ-				
		ные параметры, определяющие совместимость				
		материалов (коэффициент теплового расши-				
		рения. адгезии, диффузионные характеристи-				
		ки и т.д.). Аморфные металлы.				
4	Полупроводниковые	Физико-химические свойства полупроводни-				
	материалы	ков. Типы химической связи и механизмы				
	•	переноса носителей заряда. Структура по-				
		лупроводников IV группы. Качественные ха-				
		рактеристики растворимости примеси в по-				
		лупроводниках.				
		Технологии получение монокристаллов гер-	0,5	2	8	10,5
		мания, кремния. Алмазоподобные полупро-				
		водниковые соединения.				
		Сложные полупроводники типа $A^{III}B^V$ и				
		$A^{II}B^{VI}$ , оксидные, халькогенидные стеклооб-				
		разные полупроводники и др.; области их				
		применения.				
5	Диэлектрические	Диэлектрическая проницаемость, ее зависи-				
	материалы	мость от температуры и частоты внешнего				
		поля. Поляризация диэлектриков. Виды по-				
		ляризации.				
		Электропроводность диэлектриков. Удельное				
		объемное и поверхностное сопротивление,				
		зависимость от структуры материала, темпе-				
		ратуры и других факторов. Диэлектрические				
		потери: активная мощность, угол и тангенс				
		угла диэлектрических потерь.				
		Электрическая прочность, пробой диэлек-	1		10	11
		триков. Зависимость электрической прочности	•		10	
		от характеристик материала, однородности				
		электрического поля и других факторов.				
		Электроизоляционные и конденсаторные ма-				
		териалы, Полимеры, пластмассы, компози-				
		ционные материалы, лаки эмали, компаунды,				
		эластомеры, стекла, ситаллы, керамика.				
		Активные диэлектрики. Материалы твердо-				
		тельных лазеров, сегнето- и пьезоэлектрики,				
		электреты, жидкокристаллические материалы.				
	M	Материалы со специальными свойствами.				
6	Магнитные материалы					
		проницаемость. Доменная структура, магнит-				
		ная анизотропия. Намагничивание и пере-				
		магничивание, магнитный гистерезис. Маг-				
		нитные свойства в переменных полях, потери				
		на перемагничивание. Зависимость магнитных				
		свойств от температуры, точка Кюри.	0.5		10	10.5
		Магнитно-мягкие материалы. Металлические	0,5		10	10,5
		магнитно-мягкие материалы: структура,				
		свойства, особенности обработки. Сталь, железо-никелевые, железо-кобальтовые и желе-				
		зо-алюминиевые сплавы. Магнитно-мягкие ферриты.				
		ферриты. Магнитно-твердые материалы. Металлические				
	I	магнитно-твердые материалы; структура,				

		свойства, особенности обработки. Магнит- но-твердые ферриты. Интерметаллические магнитно-твердые материалы. Материалы для записи и хранения информации. Магнитные материалы со специальными свойствами.				
	<u> </u>	Модуль «Компоненты»		1		
1	Пассивные дискретные компоненты	Резисторы: классификация, параметры, допуски, обозначение на схемах, схемы замещения. Конденсаторы: классификация, параметры, допуски, обозначение на схемах, схемы замещения. Катушки индуктивности: классификация, параметры, обозначение на схемах, схемы замещения. Скин-эффект и эффект близости. Трансформаторы и дроссели. Пассивные SMT- и SMD-элементы.	0,5	2	7	9,5
2	Полупроводниковые компоненты	Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диоды (выпрямительные, стабилитроны, варикапы, р-i-п — диоды, туннельные и т.д.). Транзисторы (биполярные, полевые). Тиристоры. Фотоэлектрические приборы. Интегральные микросхемы.	0,5	2	9	11,5
3	Фильтры. Устройства задержки	Аналоговые фильтры (параметры, классификация, идеальный фильтр). Фазовращатели, линии задержки. Аппроксимация АЧХ. Синтез и анализ фильтров. Схемотехнические реализации активных и пассивных RLC-фильтров. Ответвители. Физические основы электромеханических (ЭМФ) и пьезоэлектрических фильтров (кварцевые и пьезоэлектрические резонаторы). Цифровые фильтры. Основные типы сигналов, их математическое описание и преобразования при цифровой обработке. Цифровая фильтрация. Элементная база цифровых фильтров.	0,5		10	10,5
4	Акустоэлектроника	Компоненты функциональной оптоэлектроники. Функциональные приборы на жидких кристаллах. Функциональные приборы на цилиндрических магнитных доменах. Функциональные приборы с зарядовой связью.	0,5		10	10,5
5	Коммутационные устройства и электрические соединители.	Физико-химические процессы в электрических контактах. Переключатели. Реле. Герконы. Разъемы (электрические соединители). Оптоэлектронные и полупроводниковые бесконтактные коммутационные устройства.	0,5		10	10,5
		Итого	6	8	90	104

Практическая подготовка при освоении дисциплины учебным планом не предусмотрена.

# 5.2 Перечень лабораторных работ Модуль «Материалы»

Изучение химического строения веществ

Исследование основных характеристик и свойств металлических ма-

териалов

Исследование основных характеристик и свойств неметаллических материалов

Исследование электрических свойств полупроводников

Исследование термоэлектрических и фотоэлектрических явлений в полупроводниках

Определение диэлектрической проницаемости электроизоляционных материалов

Определение зависимости диэлектрических потерь и электрического сопротивления электроизоляционных материалов от температуры

Изучение характеристик магнитных материалов

#### Модуль «Компоненты»

Исследование основных характеристик пассивных дискретных компонентов

Исследование основных характеристик катушки индуктивности с сердечником

Исследование основных характеристик полупроводниковых компонентов

Исследование основных характеристик резонаторов Изучение коммутационных устройств

#### 6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

### 7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компе- тенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
	знать взаимосвязь между со-	•	•	Невыполнение работ в
	ставом, структурой и ком-	ческие вопросы при	срок, предусмот-	срок, предусмотрен-
	плексом свойств материалов,	защите лабораторных	ренный в рабочих	ный в рабочих про-
	определяющих их применение	работ	программах	граммах
	в электронных средствах; ха-			
	рактеристики, области приме-			
	нения и состав материалов, их			
	возможные применения с уче-			
	том воздействия внешней			
	среды и технологических фак-			
	торов; конструктивные осо-			

бенности компонентов, принцип их действия; системы параметров, характеризующих различные компоненты уметь применять материалы при проектировании элек-	Выполнение лабора-торных работ	Выполнение работ в срок, предусмот-	Невыполнение работ в срок, предусмотрен-
тронных средств с учетом назначения, условий эксплуатации, стоимости и технологии изготовления изделия; измерять, тестировать основные характеристики материалов и компонентов электронных средств.		ренный в рабочих программах	ный в рабочих про- граммах
владеть методами определения	тов лабораторных экспериментов, оформление отчетов, защита лабораторных	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

**7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний**Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре для очной формы обучения и в 7 семестре для заочной формы обучения по системе:

#### «зачтено»

#### «не зачтено»

Компе- тенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
	знать взаимосвязь между составом, структурой и комплексом свойств материалов, определяющих их применение в электронных средствах; характеристики, области применения и состав материалов, их возможные применения с учетом воздействия внешней среды и технологических факторов; конструктивные особенности компонентов, принцип их действия; системы параметров, характеризующих различные компоненты;		Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	уметь применять материалы при проектировании электронных средств с учетом назначения, условий эксплуатации, стоимости и технологии изготовления изделия; измерять, тестировать основные характеристики материалов и компонентов электронных средств.	практических задач	Продемонстрирова н верный ход ре- шения в большин- стве задач	Задачи не решены
	владеть методами определения различных физико-механических и электри-	задач в конкретной	Продемонстрирова н верный ход решения в большин-	Задачи не решены

ческих параметров материалов	стве зада	ч
и компонентов электронных		
средств; методиками расчета		
параметров компонентов с		
использованием программных		
средств ЭВМ.		

- 7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
  - 7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
  - 1. Элемент схемы –
- а) составная часть схемы, служащая для преобразования электрической энергии;
- б) составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения.
  - в) совокупность элементов, представляющая единую конструкцию;
- г) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.
  - 2. Устройство -
- а) составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения;
  - б) совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.
- в) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию;
- г) объект искусственного происхождения, созданный для выполнения определённых функций, и относящийся преимущественно к технике. Используется, как правило, в тех случаях, если отсутствует более точный общепринятый термин, и сопровождается описанием функции такого объекта.
  - 3. Функциональная группа –
  - а) покупные комплектующие изделия;
- б) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.
  - в) сборочная единица, размещенная на печатной плате
  - г) совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.
  - 4. Функциональная часть -
- а) совокупность сборочных единиц, размещенных на различных несущих конструкциях;
  - б) элемент схемы, устройство, функциональная группа.
  - в) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную

функцию и не объединенных в единую конструкцию;

- г) совокупность элементов частного применения.
- 5. Электрическая цепь –
- а) совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.
  - б) путь прохождения электрического сигнала;
- в) совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения и взаимного преобразования электрической (электромагнитной) и других видов энергии и информации;
  - г) совокупность функциональных частей.
  - 6. Элемент электрической цепи –
- а) источники и приемники электрической энергии (и информации), которые соединяются между собой проводами;
- б) отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи и выполняющее в ней определенную функцию.
  - в) изделие, соответствующее элементу схемы;
  - г) активные и пассивные компоненты.
  - 7. Элементная (схемотехническая) база электронных средств –
- а) элементы электрической схемы, служащие для преобразования электрической энергии;
  - б) функциональная часть.
  - в) все элементы конструкции электронного средства;
  - г) покупные комплектующие изделия.
  - 8. Конструктивная база электронных средств –
  - а) комплектующие изделия электронного средства;
- б) это совокупность всех элементов конструкции электронного средства;
- в) совокупность механических элементов конструкции РЭА, обеспечивающих механическую прочность и защиту от дестабилизирующих воздействий, а также механическое управление аппаратурой.
  - г) модули, блоки и несущие конструкции.
  - 9. Компонент –
  - а) составная часть изделия, не имеющая составных частей.
- б) любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии;
- в) элементная или (и) конструктивная составная часть радиоэлектронного изделия;
  - г) покупное комплектующее изделие.

- 10. Радиокомпонент (РК) -
- а) электронное изделие, поставляемое специализированными предприятиями разработчикам радиоэлектронных средств;
  - б) элемент конструкции электронного средства;
- в) неделимая составная часть радиоэлектронного изделия, предназначенная для преобразования электрических сигналов.
- г) элементы электрических цепей РЭС, предназначенные для преобразования электрических сигналов.
  - 11. Электрическое сопротивление -
- а) свойство электрической цепи перераспределять в ней токи и напряжения;
- б) свойство электрической цепи противодействовать движущимся в ней носителям тока;
- в) скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и равная отношению изменения напряжения на концах проводника к изменению силы электрического тока, протекающему по нему;
- г) скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и равная отношению напряжения на концах проводника к силе электрического тока, протекающему по нему.

#### 12. Резистор –

- а) пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току;
- б) пассивный радиокомпонент, основной функциональным свойством которого является определённое (номинальное) активное сопротивление.
- в) элемент электрической цепи, в котором происходит необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепловую или в другие виды энергии
- г). элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.
  - 13. Электрическая емкость конденсатора -
- а) скалярная величина, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд;
  - б) отношению заряда одной из пластин Q к напряжению между ними U;
- в) это электрическая ёмкость между электродами конденсатора, определяемая отношением накапливаемого в нём электрического заряда к приложенному напряжению.
  - г) способность накапливать электрическую энергию.

#### 14. Конденсатор –

а) радиодеталь, основным параметром которых является электрическая емкость;

- б) элемент электрической цепи, предназначенный для использования его ёмкости.
- в) система из двух электродов (обкладок), разделённых диэлектриком и обладающая способностью накапливать электрическую энергию;
- г) элемент конструкции электронного средства, предназначенный для накопления электрической энергии.
  - 15. Индуктивность –
- а) физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрических цепей и равная отношению потока  $\Phi$  магнитной индукции, пересекающего поверхность, ограниченную проводящим контуром, к силе тока I в этом контуре:  $L=\Phi/I$ ;
- б) скалярная величина, равная отношению потокосцепления самоиндукции элемента электрической цепи к электрическому току в нем.
- в) способность проводника при помещении его в переменное магнитное поле индуцировать на своих концах ЭДС;
- г) коэффициент пропорциональности между скоростью изменения тока в проводнике и ЭДС самоиндукции.
- 16. К материалами, для которых характерен ковалентный тип химической связи, относятся
  - а) поликристаллы;
  - б) все вещества в твердом состоянии;
  - в) металлы;
  - г) полупроводники.
  - 17. Отличие реальных кристаллов от идеальных состоит в
  - а) более сложной структуре;
  - б) меньших размерах;
  - в) наличии дефектов;
  - г) отсутствии дефектов.
  - 18. Энергетический спектр электронов в твердом теле
  - а) имеет зонную структуру;
  - б) отсутствует;
  - в) непрерывен;
  - г) дискретен.
  - 19. Дефекты типа «вакансия» в реальных кристаллах относятся к
  - а) точечным дефектам;
  - б) объемным дефектам;
  - в) дефектам поверхности;
  - г) линейным дефектам.
  - 20. Классификация материалов электронной техники основана на таких

#### понятиях, как

- а) состав структура свойства;
- б) состав агрегатное состояние;
- в) способ получения свойства;
- г) структура состав.
- 21. Основными носителями заряда в полупроводнике р-типа являются
- а) электроны и дырки;
- б) ионы примеси;
- в) дырки;
- г) электроны.
- 22. В собственных полупроводниках свободные носители заряда образуются за счет
  - а) генерации электронно-дырочных пар;
  - б) рекомбинации электронно-дырочных пар;
  - в) ионизации атомов примеси;
  - г) ионизации атомов основы.
- 23. Основным материалом современной полупроводниковой микроэлектроники является
  - а) германий;
  - б) кремний;
  - в) арсенид галлия;
  - г) фосфид индия.
  - 24. Для введения примеси в полупроводник применяют
  - а) фотолитографию;
  - б) диффузионное или ионное легирование;
  - в) вакуумное напыление.
  - 25. Неосновные носители заряда в полупроводнике п-типа
  - а) электронейтральны;
  - б) заряжены отрицательно;
  - в) заряжены положительно;
  - г) заряжены отрицательно или электронейтральны.
  - 26. К проводникам относят материалы с удельной электропроводностью
  - a) выше, чем 10<sup>6</sup> Ом<sup>-1</sup> см<sup>-1</sup>;
  - $6) 10^3 ... 10^4 \text{ Om}^{-1} \text{ cm}^{-1};$
  - в) выше, чем  $10^3 \, \text{Om}^{-1} \, \text{cm}^{-1}$ ;
  - $\Gamma$ ) выше, чем  $10^8 \, \text{Om}^{-1} \, \text{cm}^{-1}$ .
- 27. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры является

- а) экспоненциальной;
- б) параболической;
- в) линейной;
- г) гиперболической.
- 28.Удельное сопротивление большинства металлов при понижении температуры:
  - а) стремится к бесконечной величине;
  - б) падает и стремится к некоторому остаточному значению;
  - в) падает до 0;
  - г) существенно не изменяется.
  - 29. Металлический тип химической связи обусловлен
- а) взаимным притяжением электронного газа и положительно заряженных ионов металла;
  - б) притяжением противоположно заряженных ионов;
- в) обобществлением электронов, принадлежащих двум соседним атомам;
- г) обобществлением электронов, принадлежащих четырем соседним атомам.
- 30. Основными компонентами резистивных силицидных сплавов являются
  - а) кремний, золото;
  - б) олово, железо;
  - в) кремний, алюминий;
  - г) кремний, хром, железо
  - 31. Механизмом спонтанной поляризации обладают:
  - а) сегнетоэлектрики;
  - б) пироэлектрики;
  - в) пьезоэлектрики;
  - г) органические диэлектрики.

#### 7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

- 1. Вычислите собственную концентрацию носителей заряда в кремнии при T=300 K, если ширина его запрещенной зоны  $\Delta W=1,12$  эB, а эффективные Массы плотности состояний  $m_c=1,05m_0$ ,  $m_v=0,56m_0$ .
- 2. В собственном германии ширина запрещенной зоны при температуре 300 К равна 0,665 эВ. На сколько надо повысить температуру, чтобы число электронов в зоне проводимости увеличилось в два раза? Температурным изменением эффективной плотности состояний для электронов и дырок при расчете пренебречь.
- 3. При легировании полупроводника донорными примесями время жизни неосновных носителей заряда уменьшилось в пять раз, а их подвиж-

ность снизилась на 30%. Определить, на сколько изменилась диффузионная длина дырок при легировании полупроводника по сравнению с нелегированным материалом.

- 4. В каких единицах выражают удельное объемное и удельное поверхностное сопротивления диэлектриков? Дайте определения этих физических величин. Почему их экспериментальное определение рекомендуют проводить при постоянном, и не при переменном напряжении, а также через 1мин после подачи напряжения на диэлектрик?
- 5. Одинаково ли будет изменяться пробивное напряжение воздуха, если производить его нагревание: а) при постоянном давлении; б) при постоянном объеме.
- 6. Почему ситаллы и силикатные стекла одинакового химического состава обладают разными электрическими, механическими и теплофизическими свойствами?
- 7. Укажите, следствием какого универсального закона являются диамагнитные свойства вещества. Почему парамагнетизм, в отличие от диамагнетизма, не универсален? Как зависит диамагнитная восприимчивость химического элемента от его места в Периодической системе элементов?
- 8. Вычислить падение напряжения на полностью включенном реостате, изготовленном из константановой проволоки длиной 10 м, при плотности тока  $5 \text{ A/mm}^2$ . Удельное сопротивление константана принять равным 0,5 мкОм·м.
- 9. При напряженности магнитного поля H = 400 кA/м магнитотвердый сплав имеет магнитную индукцию B = 1 Тл. Определить намагниченность сплава.
- 10. Удельное сопротивление серебра при комнатной температуре равно  $1.5 \cdot 10^{-8}$  Ом·м, а температурный коэффициент сопротивления составляет  $4.1 \cdot 10^{-3}$  K<sup>-1</sup>. Определить, как и во сколько раз изменится длина свободного пробега электронов при нагревании проводника от 300 до 1000 К.
- 11. Тороидальный сердечник из пермаллоя с внутренним диаметром 30 мм и наружным диаметром 40 мм имеет обмотку из 200 витков. При пропускании через обмотку тока 0.5 А в сердечнике создается магнитное поле индукцией 1.5 Тл. Определить магнитную проницаемость сердечника.
- 12. Из экспериментальных данных следует, что при температуре  $700^{\circ}$ С намагниченность насыщения чистого железа составляет 0,55 намагниченности насыщения при T=0 К и 0,296 при температуре  $750^{\circ}$ С. Путем экстраполяции экспериментальных данных найдите температуру Кюри для железа
- 13. На сколько увеличится удельная проводимость антимонида индия с собственной электропроводностью при изменении температуры от 20 до 21°C, если ширина запрещенной зоны 0,172 эB, а подвижность электронов и дырок изменяется по закону Т -3/2. Коэффициент температурного изменения ширины запрещенной зоны  $b = -2,8 \cdot 10^{-4}$  эВ/К.
- 14. Определить время, в течение которого электрон пройдет расстояние 1 км по медному проводу, если удельное сопротивление меди 0,017

- мкОм  $\cdot$  м, а разность потенциалов на концах проводника U=220B. За какое время электрон пролетит это же расстояние, двигаясь без соударений, при той же разности потенциалов? Каково время передачи сигнала?
- 15. Катушка с ферритовым тороидальным сердечником диаметром 10 мм имеет индуктивность 0.12 Гн и содержит 1000 витков. Определить ток в катушке, при котором магнитная индукция в сердечнике равна 0.1 Тл.

#### 7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

- 1. Рассчитайте массу легирующей добавки мышьяка, которую необходимо ввести в пластину кремния объемом 100 мм<sup>3</sup>, чтобы при равномерном распределении примеси удельное сопротивление кристалла была равно 0,01 Ом·м. Подвижность электронов принять равной 0,12 м<sup>2</sup>/(В·с).
- 2. При напряжении 2 кВ плоский конденсатор, изготовленный из высокочастотного диэлектрика, имеет заряд 3,5×10<sup>-8</sup> Кл. При этом же напряжении и при повышении температуры на 100 К заряд возрастает на 1%. Определить диэлектрическую проницаемость материала и температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, если толщина диэлектрика между пластинами конденсатора h=2 мм, а площадь каждой пластины S= 5 см<sup>2</sup>. Какой вывод можно сделать о наиболее вероятном механизме поляризации данного диэлектрика?
- 3. Чему равна активная мощность рассеяния в кабеле с сопротивлением изоляции 20 Мом при постоянном напряжении 20 В?
- 4. Известно, что при тепловом пробое диэлектрик толщиной 4 мм пробивается при напряжении 15 кВ на частоте 100 Гц. При каком напряжении промышленной частоты пробьется такой же диэлектрик толщиной 2 мм?
- 5. Почему для изоляции обмоточных проводов трансформаторов и электродвигателей используют термореактивные, а не термопластичные лаки?
- 6. Керамический конденсатор емкостью 1,5 нФ при комнатной температуре имеет температурный коэффициент емкости  $\alpha_c = -750 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ . Изобразите (качественно) температурные зависимости емкости и  $\alpha_c$  этого конденсатора. Чему будет равна его емкость при температуре  $T = -40^{\circ} \text{C}$ ?
- 7. Определить магнитную индукцию ферримагнитного сердечника, помещенного внутрь соленоида длиной l=20 см с числом витков n=800, если по обмотке проходит ток 0,2 A, а эффективная магнитная проницаемость сердечника μ=200.
- 8. Определить температуру, до которой нагреется алюминиевый провод сечением  $15~{\rm mm}^2$ , длиной  $1000~{\rm m}$ , если по нему течет ток  $40\rm{A}$  , создающий падение напряжения  $225~{\rm B}$ .
- 9. Конденсатор емкостью 200 пФ, изготовленный из пленки полистирола, заряжен до напряжения 100 В, а затем отключен от источника напряжения. Измерения, проведенные через 5 суток, показали, что на выводах конденсатора сохранилось напряжение 10 В. Пренебрегая поверхностной утечкой, определить сопротивление изоляции конденсатора. Вычислить

- удельное объемное сопротивление полистирола, если известно, что его диэлектрическая проницаемость равна 2,5.
- 10. Как изменится активное сопротивление катушки индуктивности, изготовленной из медного провода диаметром 5 мм, на частоте 5 МГц, если медный провод покрыть слоем серебра толщиной 30 мкм.
- 11.На пластину X-среза пьезоэлектрического кварца толщиной h=1мм вдоль оси X воздействует механическое напряжение  $\sigma_1=10~H/m^2$ . Определить разность потенциалов между противоположными плоскостями пластины, если в направлении оси X пьезомодуль продольного пьезоэффекта  $d_{11}=2,3 \cdot 10^{-12}~Kл/H$ . Диэлектрическую проницаемость кварца принять равной 4,6.
- 12.При комнатной температуре тангенс угла диэлектрических потерь ультрафарфора  $tg \delta = 5 \cdot 10^{-4}$ , а при повышении температуры до  $100^{\circ}\text{C}$  он возрастает в два раза. Чему равен  $tg\delta$  этого материала при температуре  $200^{\circ}\text{C}$ ? Во сколько раз увеличится активная мощность, выделяющаяся в высокочастотном проходном изоляторе из этого материала, при изменении температуры от 20 до  $200^{\circ}\text{C}$ ? Изменением диэлектрической проницаемости керамики пренебречь.
- 13.На диэлектрическую подложку нанесена металлическая пленка толщиной 0,1 мкм, имеющая форму прямоугольника размерами 0,5×2,5 мм. Сопротивление пленки при напряжении, приложенном в продольном направлении, составляет 100 Ом. Определить сопротивление квадрата пленки, а также сопротивление пленки в поперечном направлении (параллельно меньшей стороне прямоугольника).
- 14.Определить коэрцитивную силу кольцевого ферромагнитного сердечника, если для его размагничивания через обмотку, содержащую 100 витков, требуется пропустить ток 63 мА. Средний диаметр кольца 20 мм.
- 15.Определить длину проволоки из нихрома марки X20H80 для намотки проволочного резистора с номиналом 1 кОм, и допустимой мощностью рассеяния 10Вт. Принять параметры материала при 20°С: плотность тока 0,8 А/мм 2, удельное сопротивление 1,05 мкОм·м.

### 7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету Модуль «Материалы»

- 1. Кристаллическая структура твердых тел. Типы химических связей.
- 2. Типы кристаллической решетки. Дефекты кристаллической решетки. Точечные, линейные, поверхностные, объемные.
- 3. Образование энергетических зон в кристаллах. Разрешенные и запрещенные зоны.
- 4. Классификация материалов по электрическим свойствам. Материалы ЭС: виды, назначение и предъявляемые требования.
- 5. Проводниковые материалы. Определение. Классификация. Основные свойства и характеристики проводниковых материалов.
  - 6. Материалы высокой проводимости.

- 7. Материалы с большим удельным сопротивлением.
- 8. Аморфные металлические сплавы. Электрические, механические, коррозионные свойства. Области применения.
- 9. Контактные явления на границах металлов. Термоэлектродвижущая сила. Сплавы для термопар, их основные свойства и применение.
- 10. Припои и флюсы. Мягкие и твердые припои, область их применения. Активные, бескислотные и активированные флюсы.
- 11. Полупроводниковые материалы. Определение. Классификация. Основные характеристики. Собственные и примесные полупроводники. Концентрация носителей заряда
  - 12. Простые полупроводники. Свойства. Применение.
- 13. Химические соединения полупроводников. Свойства. Применение.
  - 14. Диэлектрические материалы. Определение. Классификация.
  - 15. Поляризация диэлектриков. Механизмы поляризации.
- 16. Основные характеристики диэлектриков: диэлектрическая проницаемость, электропроводность, диэлектрические потери, удельное объемное и поверхностное сопротивления. Абсорбционные и сквозные токи. Сопротивление изоляции.
- 17. Особенности электропроводности диэлектриков в различных агрегатных состояниях.
- 18. Пассивные диэлектрики. Полимеры, клеи и компаунды. Неорганические стекла, ситаллы, керамика. Типы и особенности керамики, применяемой в многослойных керамических конденсаторах для поверхностного монтажа.
- 19. Активные диэлектрики и их применение. Спонтанная поляризация и сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. Пироэлектрики. Электреты. Жидкие кристаллы.
- 20. Магнитные материалы. Природа ферромагнетизма. Доменная структура. Начальная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Коэрцитивная сила. Индукция насыщения. Влияние температуры на свойства ферромагнетиков. Магнитомягкие материалы. Магнитотвердые материалы.

#### Модуль «Компоненты»

- 1. Компоненты ЭС. Определение. Классификация. Общие характеристики компонентов ЭС. Влияние внешних воздействий на характеристики компонент.
- 2. Резисторы. Определение. Классификация. Маркировка и условное графическое обозначение резисторов. Основные технические характеристики резисторов. Конструкция резисторов и используемые материалы.
- 3. Специальные типы резисторов: термометры сопротивления, датчики тока, термисторы, позисторы, варисторы, фоторезисторы, магниторезисторы, тензорезисторы. Основные параметры и применение.

4. Конденсаторы. Определение. Классификация. Маркировка и условное графическое

обозначение. Основные электрические характеристики конденсаторов.

5. Конструкция конденсаторов и используемые материалы (керамические, слюдяные,

стеклянные и стеклокерамические конденсаторы, конденсаторы с газообразным диэлектриком, вариконды, оксидные (электролитические) конденсаторы).

- 6. Катушки индуктивности. Основные характеристики. Маркировка и условное обозначение. Конструкции катушек индуктивности
  - 7. Дроссели. Трансформаторы. Определение. Классификация.
- 8. Полупроводниковые компоненты. Электронно-дырочный переход
- 9. Полупроводниковые диоды. Классификация. Основные характеристики. Выпрямительные диоды. Стабилитроны.
  - 10. Импульсные диоды. Диоды Шоттки. Варикапы.
  - 11. Диоды СВЧ. Диод Ганна. Туннельный диод.
- 12. Биполярный транзистор. Конструкция. Основные характеристики.
  - 13. Полевой транзистор. Конструкция. Основные характеристики.
  - 14. Тиристоры.
  - 15. Интегральные схемы.
  - 16. Кварцевые и керамические резонаторы.
- 17. Пьезоэлектрические устройства на поверхностных и объемных акустических волнах: резонаторы, линии задержки, фильтры. Области применения, основные конструкции и параметры.
  - 18. Фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы.
  - 19. Оптроны.
  - 20. Приборы с зарядовой связью.
  - 21. Полупроводниковые светодиоды и лазеры.
  - 22. Жидкокристаллические индикаторы и дисплеи.
- 23. Типы электрических соединителей. Параметры электрических контактов. Износ электрических контактов. Особенности функционирования электрических контактов на высоких частотах. Основные требования к электрическим контактам. Разновидности электрических контактов и применяемые материалы.

### **7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену** Не предусмотрено учебным планом

### 7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачёт проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6

баллов.

2. Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент набрал не менее 6 баллов

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

	/ Паспорт оценочных мат	ериалов					
№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства				
	Модуль «Материалы»						
1	Назначение, строение и основные свойства материалов электронных средств	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
2	Конструкционные металлические и неметаллические материалы.	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
3	Проводниковые материалы	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
4	Полупроводниковые материалы	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
5	Диэлектрические материалы	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
6	Магнитные материалы	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
	Модуль «	Компоненты»					
7	Пассивные дискретные компоненты	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
8	Полупроводниковые компоненты	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
9	Фильтры. Устройства задержки	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
10	Акустоэлектроника	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
11	Коммутационные устройства и электрические соединители.	ОПК-1	Тест, отчет о лабораторной работе, вопросы к зачету				
	) N/L						

## 7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

#### 8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

#### 8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

- 1. Петров, К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника : учеб. пособие / К.С. Петров. СПб. : Питер, 2006. 522 с.
- 2. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств [Электронный ресурс] / Н.К. Юрков 2-е изд., испр., доп. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 480 с. Книга из коллекции Лань Инженерно-технические науки. ISBN 978-5-8114-1552-6. URL: https://e.lanbook.com/book/168617
- 3. Худяков, Ю.В. Катушки индуктивности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Худяков, Воронеж. гос. техн. ун-т, каф. радиоэлектрон. устройств и систем. Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2017. 140 с.
- 4. Программа, методические указания по самостоятельной работе и контрольные задания по дисциплине «Материаловедение и материалы РЭС» для студентов специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств» заочной и очной форм обучения / Каф. радиоэлектронных устройств и систем; Сост. А. В. Чернышов. Воронеж: ГОУВПО "Воронежский государственный технический университет", 2010. 46 с.
- 5. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Материалы и компоненты электронных средств» по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» (профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств») всех форм обучения [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: Ю.В. Худяков. Воронеж, 2021. 55 с. Режим доступа: 484-2021 МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
- 6. Чернышов, А.В. Радиоматериалы: учеб. пособие. Ч.1: Органические и неорганические диэлектрические материалы. Воронеж: ГОУВПО

- «Воронежский государственный технический университет», 2007. 185 с.
- 7. Чернышов, А.В. Радиоматериалы : Учеб. пособие. Ч.2 : Проводниковые, полупроводниковые и магнитные материалы. Воронеж : ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2008. 235 с.
- 8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Перечень ПО, включая перечень лицензионного программного обеспечения:

OC Windows 7 Pro;

Media Player Classic Black Edition;

Google Chrome;

Microsoft Office 64-bit

Компас 3D;

DesignSpark PCB;

Altium Designer

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<u>http://window.edu.ru</u> – единое окно доступа к информационным ресурсам;

<u>http://www.edu.ru/</u> – федеральный портал «Российское образование»; Образовательный портал ВГТУ;

<u>http://www.iprbookshop.ru/</u> – электронная библиотечная система IPRbooks

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы:

<u>http://www.kit-e.ru/</u> – Электронная версия журнала «Компоненты и технологии» и архив с 1999 года;

#### 9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная следующим оборудованием:

- персональный компьютер с установленным ПО, подключенный к сети интернет;
  - доска магнитно-маркерная;
  - мультимедийный проектор на кронштейне;
  - экран настенный;
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации

Учебная аудитория (лаборатория) для проведения лабораторных занятий, оснащенная следующим оборудованием:

- персональные компьютеры с установленным ПО, эмуляторами KP580 и EMURK286, подключенные к сети Интернет 14 шт.;
  - источник питания HY3020E- 9350 6 шт.;
  - источник питания Б5-49 3 шт.;
  - осциллограф GDS 5 шт.;
  - осциллограф цифровой запоминающий ОЦ3С02;
  - универсальный генератор сигналов DG1022 4 шт.;
  - цифровой осциллограф MSO2072A;
  - электронная программируемая нагрузка AEL-8320 4 шт.;
  - вольтметр В7-16A;
  - частотомер MS6100;
  - частотомер Ч3-35A

Помещение (Читальный зал) для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронно-библиотечные системы и электронно-информационную среду, укомплектованное следующим оборудованием:

- персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к сети Интернет  $10 \, \mathrm{mt.}$ ;
  - принтер;
  - магнитно-маркерная доска;
  - переносные колонки;
  - переносной микрофон.

### 10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

По дисциплине «Материалы и компоненты электронных средств» читаются лекции, проводятся лабораторные работы.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе. Лекции представляет собой систематическое, последовательное изложение учебного материала. Это — одна из важнейших форм учебного процесса и один из основных методов преподавания в вузе. На лекциях от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Качественный конспект должен легко восприниматься зрительно, в эго тексте следует соблюдать абзацы, выделять заголовки, пронумеровать формулы, подчеркнуть термины. В качестве ценного совета рекомендуется записывать не каждое слово лектора (иначе можно потерять мысль и начать писать автоматически, не вникая в смысл), а постараться понять основную мысль лектора, а затем записать, используя понятные сокращен

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ

Лабораторные работы важны тем, что деятельность студентов приближается к деятельности инженера, способствуя приобретению навыков исследовательской работы, освоению методики экспериментальной работы, ознакомлению с радиоэлектронным оборудованием, обучению правилам безопасной работы с оборудованием.

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает целый ряд составляющих (см. таблицу ниже).

Кроме базовых учебников рекомендуется самостоятельно использовать имеющиеся в библиотеке учебно-методические пособия. Независимо от вида учебника, работа с ним должна происходить в течение всего семестра. Эффективнее работать с учебником не после, а перед лекцией. При ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить общую логику изложения темы. При повторном чтении хорошо акцентировать внимание на ключевых вопросах и основных теоремах (формулах). Рекомендуется составлять их краткий конспект.

Степень усвоения материала проверяется следующими видами контроля:

- текущий (опрос, тестирование, типовые расчеты);
- промежуточный (зачет, зачет с оценкой, курсовой проект, курсовая работа, экзамен); по дисциплине «Материалы и компоненты электронных средств» формой промежуточной аттестации является зачет

Вид учебных занятий	Деятельность студента	
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.	
Лабораторная работа	Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним необходимо: изучитьлекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать дополнительную литературу, решить задачи и выполнить другие письменные задания.	
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; выполнение домашних заданий и расчетов;	

	- работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации.	
промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.	

### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведую- щего кафедрой, от- ветственной за реа- лизацию ОПОП
1			
2			
3			